



【800～1800万円】 【横浜本社】 Field Application Engineer

大手外資系半導体製造装置メーカーでの募集です。 プロセスエンジニア（半導体）の...

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

大手外資系半導体製造装置メーカー

求人ID

1584855

業種

電気・電子・半導体

会社の種類

外資系企業

雇用形態

正社員

勤務地

神奈川県

給与

800万円～1800万円

勤務時間

09:00～17:30

休日・休暇

詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

更新日

2026年04月16日 17:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

高等学校卒

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2369935】

■業務内容

- ・ 当社のアカウントチームと連携し、量産メトロロジーおよび関連技術の適用領域を顧客と共に特定
- ・ 既存ユーザーに対し、測定結果の特性評価を支援し、適用範囲の拡張を通じて顧客生産性向上に貢献
- ・ 社内関係者と協業し、既存プロセスアプリケーションにおける顧客デモの計画、データ取得、解析、レポート作成を実施
- ・ 顧客および当社の技術者と密に連携し、技術ロードマップ、プロセスフロー、技術転換点、ビジネス課題を理解
- ・ 半導体ロードマップに沿った次世代製品の開発およびリリース活動に貢献

- ・顧客サイトにおいて新技術導入を主導し、明確な指針とサポートを提供
 - ・アカウントチームと連携し、顧客活動の実行を支援
-

スキル・資格

必須要件

- ・材料科学、化学工学、化学、物理、または関連分野の修士号および5年以上の実務経験、または博士号および3年以上の実務経験、もしくは同等の経験
- ・顧客対応の実務経験
- ・統計解析および問題解決手法に関する知識
- ・統計的工程管理（SPC）および／または実験計画法（DOE）に関する深い理解
- ・MATLAB、Pythonなどの科学技術計算言語の使用経験、およびJMP、Minitab等の統計ツールの利用経験
- ・クリーンルーム環境での勤務が可能であること
- ・出張対応（最大25%）が可能であること

歓迎要件

- ・半導体プロセス技術のバックグラウンド
 - エッチング（RIE、ALE、Deep Si Etching 等）
 - 薄膜成膜（ALD、CVD、PVD 等）
 - ・プロセス解析またはプロセス制御におけるメトロロジー技術の実務経験
 - ・メモリ、ロジック、先端パッケージング分野におけるデバイス製造フローの理解
 - ・多様なチーム、顧客、パートナーと協働するマトリクス組織での業務経験
-

会社説明

ご紹介時にご案内いたします